

华润微电子有限公司  
投资者关系活动记录表

(2026 年 4 月)

券：华 微

券代：688396

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投 关 动<br>别 | <div><input type="checkbox"/> 定对</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 业 明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新 发布会</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 场参</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（ 文字 明其他 动内容）</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 参与单位名      | <div>04 月 24 日</div> <div><div><div>国信 券</div><div>广发 券</div><div>东方 富 券</div><div>摩根大 券</div><div>国 券</div><div>招商 券</div><div>太平 券</div><div>国 券</div><div>中信 券</div><div>光大 券</div><div>凯基 券</div><div>宝 基</div><div>水泉投</div><div>东兴基</div><div>德基</div><div>信基</div><div>中 本</div></div><div><div>中国国</div><div>中信建投 券</div><div>华 券</div><div>商 券</div><div>东方 券</div><div>券</div><div>券</div><div>上 券</div><div>天 券</div><div>康保</div><div>华创 券</div><div>基</div><div>基</div><div>华安基</div><div>嘉实基</div><div>北京 募</div><div>杭州 产 募</div><div>南 募</div></div><div><div>国 民 券</div><div>国 券</div><div>华 券</div><div>东 券</div><div>兴业 券</div><div>券</div><div>城 券</div><div>国元 券</div><div>旗</div><div>东方 券 产</div><div>摩根士丹利 本</div><div>中国太平 保</div><div>吕梁小 地 产</div><div>万 信基</div><div>中信保 基</div><div>利得基</div><div>交 施 德基</div><div>复星保德信人寿</div></div></div> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <div>上呈投 三产 中国人寿养保<br/>汇权投 中军投 村投<br/>北京投 榴募 杭州沃投<br/>上汇投 景募 庆市投<br/>上仁产 募 上产<br/>山东嘉信募 募 上云投<br/>广东投 厦升募 广州市投<br/>曼林募 天惠投 上合产<br/>上嘉世募 尚产 州投<br/>格本 国信中数募 上汇正所<br/>泉果基 卜投 上度势投<br/>富国基 天募 江岳募<br/>合众产 上博投 创永圆权投<br/>中信期 上世亨募 前域募<br/>上产 国富合募 安布产<br/>埃普斯国 投 前汇杰本<br/>上桂投 上元昊投 圳市兴亿投<br/>北京沸募 上景林产 XL Equities<br/>上匀升投 沃基 IGWT Investment</div> <p>04月28日</p> <div>广发券、国民券、中券、中券、东方投、<br/>华基、京投、博时基、平安产、康基、大成基<br/>、华商基、中国人民养保、光大保德信基、兴全基、<br/>兴业基、兴基、德基、农汇基、利幄基、华<br/>安基、华保兴基、国投基、国基、国基、<br/>国基、富国基、太平基、朱基、富安基、<br/>安基、河基、信基、安基、叶投</div> |
| 时 | 04月24日、04月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 地 | 无、上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司接待人员姓名     | 何小华 微电子事<br>吴国屹 微电子事、务总 兼<br>沈 华 微电子事会办公室主任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投 关 动<br>主 内容介 | <p>一： 公司如何判断本 功 半导体 业景气 持 性？</p> <p>：公司 为，本 业复 主 AI 求 动。AI 既带来可增 应 求，也对 分 AI 域 产 供 形成挤出效应。公司 2026 年全年产 利 有望 持在 水平。</p> <p>二： 公司后 产 增 划情况？</p> <p>：公司后 产 扩充将 两大方向：一是加大 三代半导体投入力度。二是推 12 吋产 扩建，其中 庆 12 吋划于年内 加投 ， 一步扩大 模效应； 圳 12 吋 在实产 标后，将利 有厂房 度扩产 估。同时，公司也会 合产 及市场变化，“十五五”期 时启动新产 建 。</p> <p>三：在当前产 情况下，公司今年 本开支 期是多少？</p> <p>：公司 2026 年 本性开支 20 亿元左右， 仅 固定 产投 。另外 40 亿元 将 于对外收 兼并 权投 本性开支，具体实施将 标 情况审慎推 。</p> <p>四： 公司在新兴 域 业务 展情况？</p> <p>：AI 关应 整体 求旺 ，公司在服务器 、低 、机器人 新兴 域已实 批 出 。其中，以无人机为代力应 域增 最为显 ，2026 年 期实 增 。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>五：公司在 AI 服务器 域 布局及单台价值 如何？</b></p> <p>：公司围 DrMOS 功 模块、多 控制器、板 POL、 基及 三代半导体 动及控制 构建产品 ， 一（PSU/HVDC/SST）、二 IBC、三 板 （POL） 域，提供功 器件、 动、控制及模块一体化方案。 前 SGT MOS、SJ MOS、SiC、GaN、IGBT 产品已 定供应头 云厂商、服务器 OEM 及制 商，多个 正 步推 。全 列产品 套完成后，单台服务器中公司产品价值 可占 方案总成本 30% - 60%。</p> <p><b>六： 公司先 封 是否会和光模块 合？</b></p> <p>：公司 PLP 封 可 小封 尺寸提升散 力， 光模块应 对尺寸和散 严格 求。公司利 PLP 工 优势，开发 PoP 密度堆叠封 技术切入 AI ，同时与光模块 域头客户合作开发新一代光模块 动模块， 于 2026 年下半 年实 产。</p> <p><b>七：公司如何展望毛利 变化 势？</b></p> <p>：作为 产公司，持 性 本投入与产 代是保持 争力 必 择，折旧与摊 在未来一段时期内仍是影响毛利 因 。当前公司 标是 持 优化产品与客户 构， 步推动毛利 向上修复。</p> <p><b>八：公司 前多个大型 步 坡 产， 公司当前 利 具体 及未来展望？</b></p> <p>：公司在“十四五”期 投 建 了两条 12 吋产 、先 封 基地及 掩模 。其中，两条 12 吋产 未 入公司合并报 围 主体 ，其折旧不 入上市公司合并报 ，但仍 按持</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>比例以权重投入，因此分阶段受单一主体报亏损影响。剔除如上影响后，公司主营业务健康。</p> <p>年来公司利润稳定在10亿元以上，2026年目标实现进一步增长，整体利润呈向好趋势。</p> <p><b>九： 12吋 爬坡 度和 期？是否有二期 划？</b></p> <p>： 12吋 已建成1.5万 /月产能， 划于2026年底实现产能建设3万 /月，并力争于2027年上半年完成 划产能并实现。一期 产后，公司将优先 估利 有厂房扩产 可 性；二期 将在一期 定后 时启动。</p> <p><b>十： 在“十五五” 划中，功率半导体、化合物半导体、传感器 三条增 曲 具体 划及 投入方向是什么？</b></p> <p>： 一增 曲 是 基功 产品及制 服务。 以 基功器件、功率IC和 制 服务为基 ，提升产品模块化和方案化能力，巩固传 市场，扩大 份 。</p> <p>二增 曲 是 三代半导体。 拓展新 汽 、数据中心及 备 、 压、 应 场景， 构建技术壁垒和放 模效应，形成批 争优势。</p> <p>三增 曲 是传感器及光 。 布局MEMS、 及光核心产品，切入 信、机器人、智 及 场景，拓展新增 。</p> <p>公司将依托上 三条增 曲 ， 合内 增 与外延并 实“十五五”战 标， 投入将 合具体 推 。公司充 、 ，将优先 三代半导体与智 传感器优 ，并对 、AI 力 关 域保持前 性布局。</p> |
| 件 单（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |            |
|----|------------|
| 日期 | 2026 年 4 月 |
|----|------------|